RESIST PATTERN FORMING METHOD

Patent number:

JP63071842

Publication date:

1988-04-01

Inventor:

SHIRAI SEIICHIRO; MORIUCHI NOBORU; FUNATSU

YOSHIAKI

Applicant:

HITACHI LTD

Classification:

- international:

G03C1/00; G03C5/00; G03F7/00; H01L21/30

- european:

G03F7/09A

Application number: JP19860215777 19860916 Priority number(s): JP19860215777 19860916

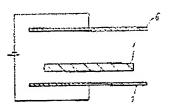
Report a data error here

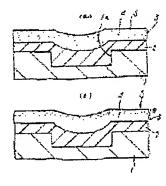
Abstract of JP63071842

PURPOSE: To keep the amt. of a discoloring agent in CEL at a fixed value by forming a CEL layer contg. the discoloring agent on a resist layer coated on the surface of a specimen, then migrating the discoloring agent to the surface layer part of the CEL by impressing an

electric field to the specimen.

CONSTITUTION: A CEL (Contrast Enhancing Layer) 3 is formed by coating on a resist layer 2 of a wafer 1. A discoloring agent, pref. a discoloring agent comprising a diazonium salt, is dissolved uniformly in a medium 4 (for example, a mixed system consisting of water and polyvinyl alcohol) for this CEL 3. The wafer 1 is then interposed between a cathode 6 and an anode 7, and an electric field is impressed for a specified time. By this constitution, the discoloring agent 5 migrates to the surface layer part of the CEL 3, and coagulates to form a uniform layer 8 of the discoloring agent. The CEL 3 is then exposed and developed. By the process of this invention, an exact resist pattern matching to the mask to be used is obtd. even if the thickness of the CEL 3 is ununiform.





Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

12/06/2005

THIC PAGE BLANK (HEPTO)

①特許出願公開

®公開特許公報(A) 昭63-71842

@Int_Cl_*	識別記号	厅内整理番号	 ②公開	昭和63年(1988) 4月1日
G 03 C 5/00 1/00	3 0 1 3 0 2	7267-2H 7267-2H		•
G 03 F 7/00 H 01 L 21/30	3 6 1	A - 7124 - 2H Z - 7376 - 5F S - 7376 - 5F	等查請求 未請求	· 発明の数 1 (全 5 頁)

会発明の名称 レジストパターンの形成方法

郵特 頭 昭61-215777

❷出 顧 昭61(1986)9月16日

6発 明 者 白 井 精 一 郎 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス 開発センタ内 6発 明 者 森 内 昇 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センタ内 電発 明 者 船 津 圭 亮 東京都青梅市今井2326番地 株式会社日立製作所デバイス

開発センク内

①出 願 人 株式会社日立製作所 東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地

念代 理 人 弁理士 小川 勝男 外1名

明白有

1. 発見の名称

レジストパターンの形成方法

2. 特許請求の範囲

- 1. 試料表面に被着されたレジスト層の上に、イ まン化合物からなる辺色剤が含有されたCER 歴を禁布した後、上記試料に電界を作用させて 上記記色質成分をCELの表質部に移動させ、 その披露光・現像を行うンジストパクーンの形 取方法。
- 2. 退色剤がジェゾニウム塩であることを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のレジストバターンの形成方法。
- 試料が半導体ウェハであることを特徴とする 特許請求の範囲第1項記載のレジストパターン の形成方法。
- 3. 発明の終細な説明

(産第上の利用分野)

本発明は、レジスト歴のパターン形成に選用して有効な技術に関する。

〔従来の技術〕

半期体製度に指数される半導体ペレットに、一般にシリコン(Si) 単結晶等の半導体 話仮に 散都な形状の回路素子や核回路素子等を電気的に接続するための配益等を形成することにより 製造される。上記回路素子等は通常リングラフィ技術を 駆使して形成することができ、その技術については 1983年8月22日、日経マグロウヒル社発行、別的「マイクロデバイセズ」 P94に説明がある。

ところで、リソグラフィ技術では、試料表面に 被君したレジスト層を含光・現像することにより、 レジストパターンの形成が行われる。

レジスト度の電光は、蓄光要型にマスクをセットし、版マスク等のパターンを半導体ウェハの表面に被割されているレジスト層に転写することにより行うことができる。その際の電光光は、上記マスクを通過した後、さらにレンズ等の光学業を通過し、レジスト層に到達する。その結果、光の子移移に最四してレジスト層に到述する光の態度

特開昭63-71842(2)

分布が、マスクのパターンに正確に対応しないことになり、最パターンの影の配分にもその機関のパターンを強減する器の分布が生じる。すなわち、関ロパターンを中心にしてそこから離れるにしたがいたでの強度が減少していく光の強度分布が形成されたる。ところが、レジスト層は弱い設度の光にような場合には上記マスクのパターンの場より広いが振まるには上記マスクのパターンの場より広いが振まるで顕光されることになり、複パターンに対応する正確なレジストパターンの形成ができないという問題が生じる。

そこで、レジスト層の上にCEL(Contrast Engancing Layer)を形成し、该CELの上から 研光する方法が考えられる。このCELは、ンジスト階を森光するためのま等等の露光光が照射されると分解・消失する性質の退色剤が均等に分散されているものである。上足CELに光が解射されているものである。上足CELに光が解射されると、その光量に応じて流々に退色剤が消失していき、全ての退色剤が発生ることになる。したが

着にも上記即凸に起因する凹凸面が当然に形成されている。したがって、上記レジスト層の上に途布形成されるCELはその厚さを均一にすることが困難であり、結果としてCELの機能を充分に発揮させることができないという新たな問題が生じることが本発明者により見出された。

本発明の目的は、レジスト窓の上に形成された CELの厚さが不均一である場合であっても、C Eしを有効に微能させてレジストパクーンの解像 度を向上できる技術を提供することにある。

本発明の前記ならびにその他の目的と野児なや 類は、本明期書の記述およびか付図師から明らか になるであらう。

(問題点を解決するための手段)

本類において開示される発明のうち代表的なものの概要を簡単に説明すれば、次の適りである。 すなわち、半導体ウェハ等の試料表面に抜きさ

れたレジスト語の上に、イオン化合物からなる過 色質が含有されたCELを原布した後、上記試験 に電界を作用させて上記返色料成分をCELの表

(発明が解決しようとする問題点)

ところが、半導体ケエハの数面には、その下に 形成されている配線質や超線層の存さの形容を受けて、即凸が生じているのが一般である。そのため、上記関凸の上に接着形成されているレジスト

層部に移動させ、その後薪光・現像を行うもので ある。

(作用)

上記した手段によれば、CELの取さが不均一である場合でも、上記試料をその数面に対して重複な方向に電界を有する電場に置くことにより、イオンである退色剤成分を、上記CELの数層部に移動させ、一定の過度で、均一な厚さからなる。 に移動させ、一定の過度で、均一な厚さからなる。 に移動させ、一定の過度で、均一な厚さからなる にも利度を形成することができる。そのため、C Elの単位面積当たりに含まれる基色剤量を一定 にすることができ、上記目的が違視されるものである。

(尖路例)

第1 図は本発明によるレジストパクーンの形成 方法を示す概略工程図、第2 図は上記レジストパ クーンの形成方法の一工程である電路作用工程を 示す概略説明図である。また、第3 図 図~ 個は上 記載異作用工程の前後における半導体ウェハの気 大部分断面関である。

本実施例では、所定の工程における半導性 ウェ

ハーの表面に、第3間側に示すようなレジスト層 2を常性に基づいて装着形成し、次いでCEL3 を塗布形成する。このCEL3は、適度な流動性 を顕えた媒質4に点で示した退色剤5を均一に格 解せしめたもので形成されている。そして、上記 以質としては、たとえば水とポリピニルアルコー ルの混合物を、また退色列5としては、たとえば 8 線の照射をうけると分解する性質をもつジアゾ ニウム塩(イオン化合物)を用いることができる。 上記ジアゾニカム塩は、腸イエンであるジアゾニ ウムイオンとハロゲンイオン毎の限イオンとから なり、上記は安中では該両イオンが解散した状態 で溶解している。なお、ジアゾニウム塩の具体例 としては 4-(R. N-dimethylamino)-3-ethoxybenze ne diazonium chioride Zinc chlor:de を挙げる ことができる。

上記CELを形成した後、半導体のエハーに電界を作用させる。すなわち、第2区に示すように直放電源に接続された整理6と関係でとの際に、 数触級6に対してそのCEL3の表面が無面にな るように上記半導体ウェハーを位置せらめる。

なお、電界を作用させて関イオンをCEL3の 表層部に移動させると、その対イオンである除イオンは該CEL3の底層に移動される。しかし、 電界を解除すると、イオン半径の小さいC2 等 の強イオンの方が強イオンより移動し易いため、

破除イオンが優先的に上記閣イオンの存在する C E L 3 の表層部に移動し、電気的に中和された退 色解層 8 が形成されるものである。

上記の如く、CEL3に電界を作用させたのち、常法に基づいてレジスト暦3の電光を行い、さらに現像を行うことにより、使用するマスクに対応する正確なレジストパターンを形成することができるものである。

に 均一な厚さで退色 新暦 8 を形成できるため、紅 供として全体的に同等なコントラスト 増大機能を 個えたCEL 3 を形成することができる。したが って、正確なレジストパターンの形成を達成する ことができるものである。

このように、本実施例によれば以下の効果を得ることができる。

特開昭63-71842 (4)

競を連載することができる。

②、上記(1)により、CEL3の下に位置するレジスト量2に半導体ウェハーの表面の良差1 a に起 関する要差が存在する場合でも、該レジスト層2 に正確なパターンを形成することができる。

(3)、上記半海体ウェハ」の表面が凹凸形状であっても、核半海体ウェハーに正確なパターンからなる同路無子、多層配線等を形成することができる。 以上本発明者によってなされた発明を実施例に 基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例

基づき具体的に説明したが、本発明は前記実施例 に限定されるものではなく、その要目を連脱しない範囲で様々変更可能であることはいうまでもない。

たとえば、CEL3の数質としては水とポリビニルエルコールとの混合系のものについて説明したが、これに限るものでなく、使用する退色剤の極感およびその目的に応じて様々変更可能である。また、退色剤うとしては、 4-(k, k-disethy) an inc)-3-ethoxybenzene diszonium chloride Zinc chioride を示したが、他のグアゾニウム塩であ

次いで上記は料に選界を作用させることにより、 こともの原さが不均一である場合でも、イオを ある退色別成分を、上記CEもの表面階に移動度 せ、一定の温度で、均一な厚さからなる現色剤層 を形成することができるので、単位の過差だりの ことに一定の退色剤腫を含有させることがでの ことがって、は斜の表面に凹凸があるためにその 上のレジスト層およびCEもの寒さが不均一な場合であっても、正確なレジストパターンを形成す ることができるものである。

4. 図面の簡単な説明

第1関は本発明によるレジストパターンの形成 方法を示す概略工程図、

第2回は土配レジストパターンの形成方法の一 工程である電界作用工程を示す概略説明図、

第3回側へ回は上記電界作用工程の前後における半導体ウェハの拡大部分断面関である。

1 ・・・半年はウェハ、1 a・・・ 放去、2 ・・・・レジスト階、3 ・・・CEL、4・・・財質、5・・・担色剤、6・・・ 数据、7・・・編棋、

ってもよいことはもとより、イオン化合物であって所期の目的を透成できるものであればいかなるものであってもよい。そして、利用できる光も R 標に殴るものでなく、いかなる散長の光であってもよいことはいうまでもない。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である半導体ウェハに適用した場合について説明したが、これに限定されるものではなく、たとえば、リソグラフィ技術を用いてレジストバクーンの形成を行うものであれば、いかなるものにも適用して有効な技術である。

(発明の効果)

本額において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば、下記の通りである。

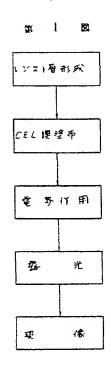
すなわち、半導体ウェハ等の試料表面に複符されたレジスト層を露光・現象してレジストパターンを形成する場合、彼レジスト層の上にイオン化合物からなる退色剤が含有されたCELを整布し、

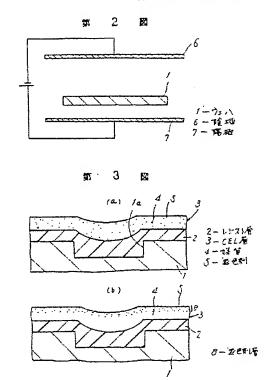
8 · · · 通色對層。

代理人 弁理士 小川 勝



特開昭63-71842(5)





Basi Available Copy

THIS PAGE BLANK (USPTO)